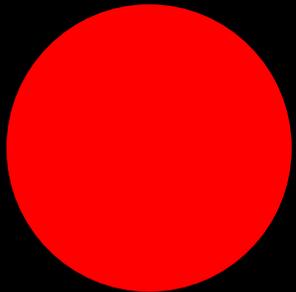


TE•CH

TradeTECH

Isolamenti

Pellicola per impieghi gravosi



Dinaphon M 6001 è particolarmente indicato per l'antirombo delle costruzioni in lamiera a pareti sottili. Nella costruzione a sandwich dinaphon M 6001 è particolarmente adatto per la sbavatura di costruzioni in lamiera a parete spessa.

Applicazione

- Condotti di ventilazione, componenti di facciata, rivestimento di macchine, costruzione di veicoli, costruzioni metalliche, davanzali di finestre, costruzioni in lamiera a parete spessa

Modulo di consegna

- Spessore: circa 1,8 mm, circa 5,3 mm

Dati tecnici:

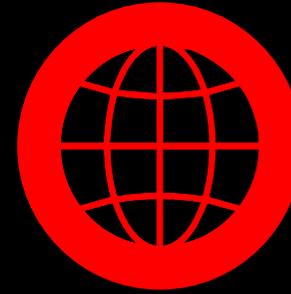
Caratteristiche del prodotto	Dinaphon M 6001
Peso base	M 6001/1,8 3,5 kg/m ² M 6001/5,3 10,0 kg/m ²
Forza adesiva a 23°C/122 ore.	In chiarimenti
Carico di temperatura	In chiarimenti
Valore nominale della conduttività termica λ (W/m²K)	In chiarimenti
Temperatura di applicazione	15 – 25 °C
Infiammabilità	DIN 5510: S4/SR2/ST2 BKZ 5.2
Impilabilità	M 6001/1,8 175 Piastre – M 6001/5.3 75 Piastre



TECH AG
Industriezone Hofmatt 19
CH-3360 Herzogenbuchsee



info@tech-ag.ch
T +41 62 956 60 30



Follow us

TE•CH